* NOTICES *

JP 11-246,733A

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

A. 3. May

- 2. **** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The aromatic vinyl compound which are the isobutylene system block copolymer (a) which consists of an isobutylene system polymer block and an aromatic vinyl system polymer block, and a thermoplastics constituent which consists of thermoplastics (b), and forms the aforementioned aromatic vinyl system polymer block is a thermoplastics constituent characterized by being what consists of at least one sort chosen from the group which consists of an alpha methyl styrene, p-methyl styrene, a vinyl naphthalene derivative, and an indene derivative.

[Claim 2] The glass transition temperature (Tg) of an isobutylene system block copolymer (a) is a thermoplastics constituent according to claim 1 which is 100 degrees C or more.

[Claim 3] An aromatic vinyl compound is a thermoplastics constituent according to claim 1 or 2 whose number is at least one among an alpha methyl styrene and an indene.

[Claim 4] An aromatic vinyl compound is a thermoplastics constituent according to claim 1 or 2 which is what consists of at least one sort and styrene among an alpha methyl styrene and an indene.

[Claim 5] An aromatic vinyl compound is a thermoplastics constituent according to claim 4 which consists of at least one-sort 100-5-mol % and 0-95 mols of styrene % among an alpha methyl styrene and an indene.

[Claim 6] The weight ratio of an isobutylene system block copolymer (a) and thermoplastics (b) is a thermoplastics constituent according to claim 1, 2, 3, 4, or 5 which is within the limits of 99:1-1:99. [Claim 7] the jib which the triblock copolymer to which an aromatic vinyl system polymer block, an isobutylene system polymer block, and an aromatic vinyl system polymer block come to combine an isobutylene system block copolymer (a) with this order, an aromatic vinyl system polymer block, and an isobutylene system polymer block come to join together -- the thermoplastics constituent according to claim 1, 2, 3, 4, 5, or 6 which consists of at least one of lock copolymers

[Claim 8] An isobutylene system block copolymer (a) is a thermoplastics constituent according to claim 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7 which is the thing the monomer component 5 which makes an aromatic vinyl compound a principal component - 90 weight sections, and the monomer component 95 which makes an isobutylene a principal component - 10 weight sections come to carry out block copolymerization. [Claim 9] An isobutylene system block copolymer (a) is a thermoplastics constituent according to claim 8 which is the thing the monomer component 15 which makes an aromatic vinyl compound a principal component - 60 weight sections, and the monomer component 85 which makes an isobutylene a principal component - 40 weight sections come to carry out block copolymerization.

[Claim 10] An isobutylene system block copolymer (a) is a thermoplastics constituent according to claim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, or 9 whose number average molecular weight is 30000-500000.

[Claim 11] An isobutylene system block copolymer (a) is a thermoplastics constituent according to claim 10 whose number average molecular weight is 50000-400000.

[Claim 12] An isobutylene system block copolymer (a) is a thermoplastics constituent according to claim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, or 11 which is what is obtained by carrying out block copolymerization of the monomer component which makes an isobutylene a principal component, and the monomer

component which makes an aromatic vinyl compound a principal component to the bottom of the existence of a polymerization initiator expressed with the following general formula (1).

[Formula 1]

$$\begin{pmatrix} R_1 \\ X - C \\ R_1 \end{pmatrix} R_2 \qquad (1)$$

$$\chi = OR, \text{ acyc}, \text{ acyc}$$

the inside of a formula and R1 are the same -- or it differs and a hydrogen atom or the univalent hydrocarbon group of carbon numbers 1-6 is expressed R2 expresses a multiple-valued aromatic-hydrocarbon machine or a multiple-valued aliphatic hydrocarbon machine. X expresses the alkoxyl group of a halogen atom and carbon numbers 1-6, or the acyl oxyl machine of carbon numbers 1-6. n expresses the integer of 1-6.

[Claim 13] The polymerization initiator expressed with a general formula (1) is a thermoplastics constituent according to claim 12 which is 1 and 4-screw (1-chloro-1-methylethyl) benzene. [Claim 14] Thermoplastics (b) A polyolefine system resin, an aromatic vinyl compound system resin, A polyvinyl chloride system resin, a polycarbonate system resin, a polyester system resin, A polyether system resin, a polyamide system resin, a polyacetal system resin, the poly acrylic resin, The claims 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12 which are at least one sort chosen from the group which consists of a polyphenylene-ether system resin, a polysulfone system resin, and a polysulfide system resin, or a thermoplastics constituent given in 13.

[Claim 15] A polyolefine system resin is a thermoplastics constituent according to claim 14 which is at least one sort chosen from the copolymer of polyethylene, polypropylene, ethylene, and an alpha olefin, and the group which consists of amorphous polyolefin resin.

[Claim 16] The thermoplastics constituent according to claim 14 which is at least one sort chosen from the group which an aromatic vinyl compound system resin becomes from polystyrene, a high impact polystyrene, and the Polly alpha methyl styrene.

[Claim 17] A polyvinyl chloride system resin is a thermoplastics constituent according to claim 14 which is at least one sort chosen from a polyvinyl chloride, a polyvinylidene chloride, and the group that consists of a chlorinated polyvinyl chloride.

[Claim 18] A polycarbonate system resin is a thermoplastics constituent according to claim 14 which is what is formed based on 2 and 2-screw (4-hydroxyphenyl) propane.

[Claim 19] A polyester system resin is a thermoplastics constituent according to claim 14 which is at least one sort chosen from the group which consists of a polyethylene terephthalate, polyethylenenaphthalate, a polybutylene terephthalate, and a polyarylate.

[Claim 20] A poly acrylic resin system is a thermoplastics constituent according to claim 14 which is at least one sort chosen from the group which consists of a polymethylmethacrylate, acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, an acrylonitrile styrene copolymer, and a methyl methacrylate-styrene copolymer.

[Claim 21] The thermoplastics constituent according to claim 14 whose polyphenylene-ether system resin is the poly (2, 6-dimethyl -1, 4-phenylene) ether.

[Translation done.]

h

g cg b eb cg e e h

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11246733 A

(43) Date of publication of application: 14.09.99

(51) Int. CI

C08L 53/00 C08L101/00

(21) Application number: 10343299

(22) Date of filing: 02.12.98

(30) Priority:

04.12.97 JP 09333782

(71) Applicant:

KANEGAFUCHI CHEM IND CO

LTD

(72) Inventor:

HIIRO TOMOKI **OZAWA SHINJI**

AOYAMA TAIZO

(54) THERMOPLASTIC RESIN COMPOSITION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a thermoplastic resin composition with significantly improved heat resistance compared to a conventional thermoplastic resin composition using a styrene-based thermoplastic elastomer.

SOLUTION: A resin composition comprises (a) an

isobutylene-based block copolymer comprising isobutylene-based polymer block and an aromatic vinyl-based block and (b) a thermoplastic resin, wherein an aromatic vinyl compound forming the aromatic vinyl compound-based block is comprised of at least one compound selected from the group consisting of p-methylstyrene, a-methylstyrene, vinylnaphthalene derivatives and indene derivatives.

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

(a) iBu-black capalyro => [iBu/Ninglownetic] - styrous thelen (b) thermophotic Mn=30,000-500,000 indexe

(PMMA, ABS, AS, MMA-S)

RS

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-246733

(43)公開日 平成11年(1999)9月14日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ CO8L 53/00

技術表示箇所

CO8L 53/00

101/00

101/00

審査請求 未請求 請求項の数21 〇L (全9頁)

(21)出願番号

特願平10-343299

(22)出願日

平成10年(1998)12月2日

(31)優先権主張番号 特願平9-333782

(32)優先日

平9 (1997) 12月4日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000000941

鐘淵化学工業株式会社

大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

(72) 発明者 日色 知樹

兵庫県明石市茶園場町1-4

(72) 発明者 小澤 伸二

京都府京都市中京区衣棚通押小路下る下妙

覚寺町185

(72)発明者 育山 泰三

兵庫県高砂市西畑4丁目13-10

(54) 【発明の名称】 熱可塑性樹脂組成物

(57) 【要約】

【課題】 従来のスチレン系熱可塑性エラストマーを用 いた熱可塑性樹脂組成物に比べ、耐熱性が大幅に改善さ れた熱可塑性樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 イソブチレン系重合体プロック及び芳香 族ピニル系ブロックからなるイソブチレン系ブロック共 重合体 (a)、並びに、熱可塑性樹脂 (b) からなる樹 脂組成物であって、前記芳香族ピニル化合物系プロック を形成する芳香族ピニル化合物は、αーメチルスチレ ン、p~メチルスチレン、ビニルナフタレン誘導体及び インデン誘導体からなる群から選択される少なくとも 1 種からなるものであることを特徴とする熱可塑性樹脂組 成物により達成される。

【特許請求の範囲】・

【請求項1】 イソプチレン系重合体プロック及び芳香 族ビニル系重合体プロックから構成されるイソプチレン 系プロック共重合体(a)、並びに、熱可塑性樹脂

(b) からなる熱可塑性樹脂組成物であって、前記芳香 族ビニル系重合体プロックを形成する芳香族ビニル化合 物は、α-メチルスチレン、p-メチルスチレン、ピニ ルナフタレン誘導体及びインデン誘導体からなる群より 選択される少なくとも1種からなるものであることを特 徴とする熱可塑性樹脂組成物。

【請求項2】 イソブチレン系ブロック共重合体 (a) のガラス転移温度 (Tg) は、100℃以上である請求 項1記載の熱可塑性樹脂組成物。

【請求項3】 芳香族ピニル化合物は、α-メチルスチ レン及びインデンのうち、少なくとも1種である請求項 1 又は 2 記載の熱可塑性樹脂組成物。

【請求項4】 芳香族ビニル化合物は、 $\alpha-$ メチルスチ レン及びインデンのうち、少なくとも1種、並びに、ス チレンからなるものである請求項1又は2記載の熱可塑 性樹脂組成物。

【請求項5】 芳香族ビニル化合物は、α-メチルスチ レン及びインデンのうち、少なくとも1種100~5モ ル%、並びに、スチレン0~95モル%からなる請求項 4 記載の熱可塑性樹脂組成物。

【請求項6】 イソブチレン系ブロック共重合体 (a) と熱可塑性樹脂(b)との重量比は、99:1~1:9 9の範囲内にある請求項1、2、3、4又は5記載の熱 可塑性樹脂組成物。 -

【請求項7】 イソプチレン系ブロック共重合体 (a) は、芳香族ビニル系重合体プロック、イソブチレン系重 合体ブロック及び芳香族ピニル系重合体ブロックがこの 順に結合してなるトリプロック共重合体、並びに、芳香 族ピニル系重合体プロック及びイソブチレン系重合体ブ ロックが結合してなるジブロック共重合体のうち、少な くとも1つからなる請求項1、2、3、4、5又は6記 載の熱可塑性樹脂組成物。

イソプチレン系ブロック共重合体(a) 【請求項8】 は、芳香族ピニル化合物を主成分とする単量体成分5~ 90重量部、及び、イソプチレンを主成分とする単量体 成分95~10重量部がブロック共重合してなるもので 40 ある請求項1、2、3、4、5、6又は7記載の熱可塑 性樹脂組成物。

【請求項9】 イソプチレン系プロック共重合体 (a) は、芳香族ビニル化合物を主成分とする単量体成分15 ~60重量部、及び、イソブチレンを主成分とする単量 体成分85~40重盘部がプロック共重合してなるもの である請求項8記載の熱可塑性樹脂組成物。

【請求項10】 イソプチレン系プロック共重合体 (a) は、数平均分子量が、30000~50000 である請求項1、2、3、4、5、6、7、8又は9記 50 成されるものである請求項14記載の熱可塑性樹脂組成

載の熱可塑性樹脂組成物。

【請求項11】 イソプチレン系プロック共重合体 (a) は、数平均分子量が、50000~40000 である請求項10記載の熱可塑性樹脂組成物。

2

【請求項12】 イソブチレン系プロック共重合体 (a) は、下記一般式(1) で表される重合開始剤の存 在下に、イソプチレンを主成分とする単量体成分と、芳 香族ピニル化合物を主成分とする単量体成分とをブロッ ク共重合させることにより得られるものである請求項 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10又は11記 載の熱可塑性樹脂組成物。

【化1】

$$\left(X - \frac{R_1}{R_1}\right)_{n} R_2 \qquad \cdots \qquad (1)$$

(式中、R'は、同一又は異なって、水素原子又は炭素 数1~6の1価の炭化水素基を表す。R:は、多価芳香 族炭化水素基又は多価脂肪族炭化水素基を表す。Xは、 20 ハロゲン原子、炭素数1~6のアルコキシル基又は炭素 数1~6のアシルオキシル基を表す。nは、1~6の整 数を表す。)

【請求項13】 一般式(1)で表される重合開始剤 は、1、4-ピス(1-クロロ-1-メチルエチル)ベ ンゼンである請求項12記載の熱可塑性樹脂組成物。

【請求項14】 熱可塑性樹脂(b)は、ポリオレフィ ン系樹脂、芳香族ビニル化合物系樹脂、ポリ塩化ビニル 系樹脂、ポリカーポネート系樹脂、ポリエステル系樹 脂、ポリエーテル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリアセ タール系樹脂、ポリアクリル系樹脂、ポリフェニレンエ ーテル系樹脂、ポリスルホン系樹脂及びポリスルフィド 系樹脂からなる群より選択される少なくとも1種である 請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1 1、12又は13記載の熱可塑性樹脂組成物。

【請求項15】 ポリオレフィン系樹脂は、ポリエチレ ン、ポリプロピレン、エチレンとαーオレフィンの共重 合体、及び、非晶性ポリオレフィン樹脂からなる群より 選択される少なくとも1種である請求項14記載の熱可 塑性樹脂組成物。

【請求項16】 芳香族ピニル化合物系樹脂が、ポリス チレン、ハイインパクトポリスチレン及びポリーα-メ チルスチレンからなる群より選択される少なくとも1種 である請求項14記載の熱可塑性樹脂組成物。

【請求項17】 ポリ塩化ビニル系樹脂は、ポリ塩化ビ ニル、ポリ塩化ピニリデン、及び塩素化ポリ塩化ビニル からなる群より選択される少なくとも1種である請求項 14記載の熱可塑性樹脂組成物。

【請求項18】 ポリカーポネート系樹脂は、2.2-ピス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンに基づいて形 物.

【請求項19】 ポリエステル系樹脂は、ポリエチレン テレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチ レンテレフタレート及びポリアリレートからなる群より 選択される少なくとも1種である請求項14記載の熱可 塑性樹脂組成物。

【請求項20】 ポリアクリル樹脂系は、ポリメチルメ タクリレート、アクリロニトリルーブタジエンースチレ ン共重合体、アクリロニトリルースチレン共重合体、及 び、メチルメタクリレートースチレン共重合体からなる 群より選択される少なくとも1種である請求項14記載 の熱可塑性樹脂組成物。

【請求項21】 ポリフェニレンエーテル系樹脂が、ポ り(2,6-ジメチル-1,4-フェニレン)エーテル である請求項14記載の熱可塑性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、耐熱安定性、耐衝 撃性および相溶性に優れた熱可塑性樹脂組成物に関す

[0002]

【従来の技術】熱可塑性樹脂は、種々の分野で広く利用 されている有用な工業製品である。これら熱可塑性樹脂 は、単一の樹脂でも使用されるが、単一の樹脂だけでは 要求される性能に合致しない場合は、複数の樹脂を組み 合わせて使用する方法が試みられている。

【0003】例えば、樹脂の耐衝撃性を改良する目的 で、熱可塑性樹脂に対しゴム系の樹脂を添加することが 一般に行われている.

【0004】これまで、このような用途に使用されるゴ ム系の樹脂としては、架橋性のゴムが用いられてきた が、近年になって、ブロック共重合体からなる熱可塑性 エラストマーを用いる技術が知られるようになってきて

【0005】例えば、ポリオレフィン、ポリスチレンと いった汎用樹脂や、ポリフェニレンエーテル、ポリカー ボネートといったエンジニアリングプラスチックと、熱 可塑性エラストマー、特に、スチレンーブタジエンース チレン (SBS)、水素添加型SBS (SEBS) のよ うなスチレン系熱可塑エラストマーとのブレンド物が開 40 示されている(例えば、ポリマーブレンドの製造と応 用、シーエムシー(1988)発行、秋葉光雄著、熱可塑性 エラストマー、ラバーダイジェスト (1995) 発行、およ びその中の引用文献)。

【0006】さらに、特公平7-100763号公報に は、相溶性の改善した熱可塑性樹脂組成物として、芳香 族ピニル化合物単位およびイソブチレン単位からなるブ ロック共重合体を含有する、熱可塑性樹脂組成物が開示 されている。この方法では、優れた性能を示す熱可塑性

して使用する場合には、ブロック体の耐熱性が低いとい う問題があった。これは、実施例に示されている芳香族 ビニル化合物単位がスチレンであるため、100℃以上 の温度領域では、ブロック体が溶融してしまい、100 ℃以上の温度領域で使用される樹脂材料に対しては、使 用が困難であるという問題が生じた。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題 を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、特定の芳香族ビニ ル化合物単位を使用することによって、ブロック体の耐 熱性を大幅に向上できることを見いだし、本発明を完成 した。すなわち本発明は、イソブチレン系重合体プロッ ク及び芳香族ビニル系重合体ブロックから構成されるイ ソプチレン系プロック共重合体(a)、並びに、熱可塑 性樹脂(b)からなる熱可塑性樹脂組成物であって、前 記芳香族ピニル系重合体プロックを形成する芳香族ピニ ル化合物は、αーメチルスチレン、pーメチルスチレ ン、ピニルナフタレン誘導体及びインデン誘導体からな る群より選択される少なくとも1種からなるものである ことを特徴とする熱可塑性樹脂組成物である。また、前 記イソプチレン系ブロック共重合体(a)のガラス転移 温度(Tg)は、100℃以上であるのが好ましい。

20

(b) 【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。本発明で使用される熱可塑性樹脂 (a) として は、例えば、ポリオレフィン系樹脂、芳香族ビニル化合 物系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリカーポネート系 樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリエーテル系樹脂、ポリ アミド系樹脂、ポリアセタール系樹脂、ポリアクリル系 樹脂、ポリフェニレンエーテル系樹脂、ポリスルホン系 樹脂、ポリスルフィド系樹脂等が挙げられる。

【0009】ポリオレフィン系樹脂の具体例としては、 ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン、ポリメチ ルペンテン、エチレンープロピレン共重合体、エチレン - ブテン共重合体、エチレンと1-オクテン等のα-オ レフィンとの共重合体、エチレンと現状オレフィン、あ るいはさらにαーオレフィンを共重合して得られる非晶 性ポリオレフィン樹脂、塩素化ポリエチレン、塩素化ポ リプロピレン等が挙げられる。

【0010】芳香族ビニル化合物系樹脂の具体例として は、ポリスチレン、ハイインパクトポリスチレン、ポリ α-メチルスチレン、ポリーρ-メチルスチレン、ス チレンー無水マレイン酸共重合体等が挙げられる。

【0011】ポリ塩化ビニル系樹脂の具体例としては、 ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、塩素化ポリ塩化 ピニル等が挙げられる。

【0012】ポリカーボネート樹脂の具体例としては、 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン(ビ スフェノールA)、ビスェノールAの芳香族水素の一部 樹脂組成物が得られるが、実際に樹脂のブレンド成分と 50 または全部を、アルキル基、ハロゲン原子で置換したも

の、ヒドロキノン、ピス(4-ヒドロキシフェニル)ス ルホン等に基づいて形成されるポリカーポネート系樹脂 が挙げられる。

【0013】ポリエステル樹脂の具体例としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリアリレート等が挙げられる。

【0014】ポリエーテル系樹脂の具体例としては、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポリテトラヒドロフラン等が挙げられる。

【0015】ポリアミド系樹脂としては、ナイロン-6、ナイロン-66、ナイロン-46、ナイロン-12 等が挙げられる。

【0016】ポリアセタール系樹脂の具体例としては、ポリオキシメチレンが挙げられる。

【0017】ポリアクリル樹脂の具体例としては、ポリメチルメタクリレート、アクリルニトリルーブタジエンースチレン共重合体、アクリルニトリルースチレン共重合体、メチルメタクリレートースチレン共重合体等が挙げられる。

が挙げられる。 【0019】ポリスルホン系樹脂の具体例としては、ポ 30

リ(エーテルスルホン)、ポリ(4, 4'ービスフェノールエーテルスルホン)等が挙げられる。

【0020】ポリスルフィド系樹脂の具体例としては、ポリフェニレンスルフィド、ポリ (4,4' -ジフェニレンスルフィド) 等が挙げられる。

【0021】本発明の熱可塑性樹脂(b)は、上記の樹脂を単独で使用してもよいし、複数の樹脂を組み合わせて使用してもよい。

【0022】本発明ではイソブチレン系ブロック共重合体(a)は、樹脂の耐衝撃性を改良するために添加され 40得る。また、複数の樹脂の組み合わせに対して使用される場合には、耐衝撃性を改良するとともに、複数の樹脂の相溶性を改良する目的でも使用され得る。

【0023】本発明は、イソプチレン系重合体プロック及び芳香族ピニル化合物重合体プロックから構成されるイソプチレン系プロック共重合体(a)、並びに、熱可塑性樹脂(b)からなる熱可塑性樹脂組成物において、前記芳香族ピニル化合物系重合体プロックを形成する芳香族ピニル化合物は、αーメチルスチレン、pーメチルスチレン、ピニルナフタレン誘導体及びインデン誘導体 50

からなる群から選択される少なくとも1種からなるものであることを特徴としている。芳香族ビニル化合物が追して化合物からなる群より選択される少なくとも1種を含むものであることにより、上記イソブチレンスを強しないとなる。とにより、高い温度領域においての多には、芳香は、特に100℃以上のの場所である。では100℃以上が好ましいが、さらに好ましくは120℃以上である。

【0024】本発明のイソブチレン系重合体ブロックは、イソブチレン単位を60重量%以上、好ましくは80重量%以上含有するブロックを意味する。また本発明の芳香族ビニル化合物重合体ブロックは、芳香族ビニル化合物単位を60重量%以上、好ましくは80重量%以上含有するブロックを意味する。

【0025】本発明における、イソプチレン系ブロック. 共重合体(a)と熱可塑性樹脂(b)の割合については特に制限はないが、イソブチレン系ブロック共重合体と熱可塑性樹脂の重量比で99:1~1:99の範囲が好ましく、50:50~3:97の範囲がより好ましく、30:70~5:95がさらに好ましい。

【0026】上記芳香族ピニル化合物の中では、コストと物性、生産性のバランスから、αーメチルスチレン、インデンが好ましい。

【0027】本発明で使用されるイソブチレン系ブロック共重合体においては、芳香族ビニル化合物重合体ブロックのすべてを上記の化合物としてもよいし、他の芳香族ビニル化合物を含んでいてもよい。他の芳香族ビニル化合物としては、コストと物性のバランスから、スチレンが好ましい。

【0028】 芳香族ビニル化合物重合体プロックにおける、上記の化合物の割合については特に制限はないが、モル比で5%以上が好ましく、10%以上がより好ましい。芳香族ビニル化合物における、上記の化合物の割合が5%未満では、イソブチレン系ブロック共重合体(a)の耐熱性の向上が十分ではない。

【0029】上記芳香族ビニル化合物が、αーメチルスチレン及びインデンのうち、少なくとも1種である場合は、更にスチレンを含むものであることにより、上記イソプチレン系プロック共重合体(a)の物性、耐熱性を調整することができる。この場合、上記芳香族ビニル化合物は、αーメチルスチレン及びインデンのうち、少なくとも1種100~5モル%、並びに、スチレン0~95モル%からなるものが好ましい。αーメチルスチレン

30

ルの範囲である。

及びインデンのうち、少なくとも1種のものが5モル% 未満であり、スチレンが95モル%を越えると、上記イ ソプチレン系プロック共重合体(a)のガラス転移温度 (Tg) が低くなり、耐熱性が劣る傾向がある。

【0030】本発明で使用されるイソブチレン系プロッ ク共重合体(a)は、芳香族ピニル系重合体プロックと イソブチレン系重合体プロックを有しているものであれ ば、いずれの構造を有するものも使用可能であるが、物 性のパランスと合成の簡便さから、芳香族ビニル系重合 体プロックーイソブチレン系重合体プロックー芳香族ビ ニル系重合体プロックからなるトリプロック体、芳香族 ピニル系重合体ブロックーイソブチレン系重合体ブロッ クからなるジブロック共重合体、またはこれらの混合物 が好ましい。

【0031】イソプチレン系プロック共重合体(a)の 芳香族ピニル系重合体プロックと、イソプチレン系重合 体ブロックの割合に特に制限はないが、物性のバランス から、芳香族ビニル系重合体ブロック5から90重量部 とイソブチレン系重合体プロック95から10重量部か らなるイソブチレン系ブロック共重合体(a)が好まし く、芳香族ピニル系重合体プロック15から60重量部 とイソプチレン系重合体プロック85から40重量部か らなるイソプチレン系プロック共重合体(a)がさらに 好ましい。

【0032】また、イソブチレン系ブロック共重合体 (a) の分子量に特に制限はないが、イソブチレン系ブ ロック共重合体(a)の数平均分子量は30000から 500000が好まじく、50000から40000 が特に好ましい。数平均分子量が3000以下の場 合、機械的な特性等が十分に発現されず、また、500 000以上の場合、成形性等の低下が大きい。

【0033】イソブチレン系プロック共重合体(a)の 製造方法については、特に制限はないが、例えば、下記 一般式(1)で表される化合物の存在下に、イソブチレ ン単位を主成分とする単量体成分および、芳香族ビニル 化合物単位を主成分とする単量体成分を重合させること により得ることができる。

[0034]

【化2】

$$\left(X - \begin{matrix} R_1 \\ C \end{matrix}\right)_n R_2 \qquad \cdots \qquad (1)$$

式中、R1は、同一又は異なって、水素原子又は炭素数 1~6の1価の炭化水素基を表す。; R2は、多価芳香 族炭化水素基又は多価脂肪族炭化水素基を表す。 X は、 ハロゲン原子、炭素数1~6のアルコキシル基又は炭素 数1~6のアシルオキシル基を表す。nは、1~6の整 数を表す。

【0035】上記一般式(1)の炭素数1~6のアルコ 50

キシル基またはアシルオキシル基としては特に限定され ず、例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-又はイソブ ロポキシ基、アセトオキシル基等が挙げられる。

【0036】上記一般式(1)で表される化合物の具体 例としては、(1-クロロ-1-メチルエチル)ベンゼ ン、1,4-ピス(1-クロロ-1-メチルエチル)ベ ンゼン、1, 3-ピス(1-クロロ-1-メチルエチ ル) ペンゼン、1, 3, 5-トリス (1-クロロ-1-メチルエチル)ベンゼン、1,3-ピス(1-クロロー 1-メチルエチル)-5-(tert-ブチル)ベンゼ ン等が挙げられる。ピス(1-クロロ~1-メチルエチ ル) ペンゼンは、ビス (α-クロロイソプロピル) ベン ゼン、ビス(2-クロロ-2-プロピル)ベンゼン、あ るいはジクミルクロライドとも呼ばれる。

【0037】これらの中では、反応性と入手性の点で、 1, 4-ビス(1-クロロ-1-メチルエチル) ベンゼ ンが特に好ましい。

【0038】また、本発明においては、まず、一般式

(1) で表される化合物の存在下にイソプチレンを主成 分とする単量体成分を重合して、末端に置換基 (X) を 有するイソブチレン系重合体を合成し、これを単離精製 した後に、芳香族ビニル化合物を主成分とする単量体成 分を重合し、イソブチレン系プロック共重合体 (a) を 合成することもできる。

【0039】さらに重合反応の際に、必要に応じてルイ ス酸触媒を共存させることもできる。このようなルイス 酸としてはカチオン重合に使用できるものであれば良 <. TiCi., TiBr., BCl., BF., BF., OEt r. SnCl., SbCl,, SbF,, WCl,, TaCl,, V Cl. FeCl. ZnBr, AlCl, AlBr,等の 金属ハロゲン化物;Et,AICI、EtAICI,等の 有機金属ハロゲン化物を好適に使用することができる。 中でも触媒としての能力、工業的な入手の容易さを考え た場合、TiCl.、BCl.、SnCl.が好ましい。ま た、本発明において、ルイス酸は、通常上記の一般式 (1) で表される化合物に対して 0. 1~100 倍モル の範囲で用いるが、好ましい使用量は0、3~50倍モ

【0040】さらに重合反応の際に、必要に応じて電子 40 供与体成分を共存させることもできる。本発明におい て、電子供与体成分としては、そのドナー数が15~6 0 のものであれば。従来公知のものを広く利用できる。 好ましい電子供与体成分としては、例えばピリジン類、 アミン類、アミド類、スルホキシド類、または金属原子 に結合した酸素原子を有する金属化合物類を挙げること ができる。

【0041】さらに本発明の重合反応は、必要に応じて 密媒中で行うことができ、このような溶剤としてはカチ オン重合を本質的に阻害しなければ特に制約はなく、い ずれの溶媒も使用することができる。 具体的には、塩化 は、脂肪族オレフィン類、芳香族ビニル類、ジエン類、 ピニルエーテル類、シラン類、ピニルカルパゾール、β - ピネン、アセナフチレン等の単量体が例示できる。こ れらは1種又は2種以上組み合わせて使用される。 【0048】本発明における、イソプチレン系プロック 共重合体(a)と熱可塑性樹脂(b)は、公知の方法に

メチル、ジクロロメタン、nープロピルクロライド、n - ブチルクロライド、クロロベンゼン等のハロゲン化炭 化水素:ペンゼン、トルエン、キシレン、エチルペンゼ ン、プロピルペンゼン、ブチルベンゼン等のアルキルベ ンゼン類;エタン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキ サン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン等の直鎖式 脂肪族炭化水素類;2-メチルプロパン、2-メチルブ タン、2、3、3-トリメチルペンタン、2、2、5-トリメチルヘキサン等の分岐式脂肪族炭化水素類:シク ロヘキサン、メチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキ 10 サン等の環式脂肪族炭化水素類;石油留分を水添精製し たパラフィン油等を挙げることができる。

よってブレンドすることができる。また、必要に応じて 添加剤を加えてもよい。 【0049】 ブレンドの際には、スクリュー押出機、ブ

【0042】これらの溶剤は、イソプチレン系プロック 共重合体(a)を構成する単鼠体の重合特性及び生成す る重合体の溶解性等のパランスを考慮して単独又は2種 以上を組み合わせて使用される。

【0050】上記添加剤としては、酸化防止剤、紫外線 吸収剤等の安定剤、滑剤、可塑剤、染料、顔料、難燃 剤、充填材、補強材、あるいはその他の助剤が挙げられ

レンダー、ミキサー等を用いることができる。

【0043】各成分の使用量は目的とする重合体の特性 に応じて適宜設計することが可能である。まずイソブチ レンを主成分とする単量体成分及び芳香族ピニル化合物。 を主成分とする単量体成分と一般式(1)で表わされる 20 化合物のモル当量関係によって、得られる重合体の分子 **量が決定できる。通常得られるイソブチレン系プロック** 共重合体(a)の数平均分子量が20,000~50 0,000程度になるように設定される。

【0051】充填剤、補強材としては、ガラス繊維、カ ーポンプラック、炭素繊維、硫酸カルシウム、炭酸カル シウム、ケイ酸カルシウム、アルミナ、シリカ、酸化チ タン、タルク、マイカ等が挙げられる。

【0044】本発明の製造方法で実際の重合を行うにあ たっては、各成分を冷却下、例えば-100℃以上0℃ 未満の温度で混合する。エネルギーコストと重合の安定 性を釣り合わせるために、特に好ましい温度範囲は、一 80℃~-30℃である。

【0052】安定剤としては、ヒンダードフェノール 系、リン酸エステル系、アミン系等の酸化防止剤、ベン ソチアゾール系、ベンソトリアゾール系、ベンゾフェノ ン系等の紫外線吸収剤等が挙げられる。

【0045】イソブチレン系ブロック共重合体 (a) を 30 製造する場合、ルイス酸、一般式(1)で表される化合 物、電子供与体成分、単量体成分等の添加方法及び添加 順序等は特に限定されるものではないが、好ましい方法 としては、例えば、(A) 一般式(1) で表される化合 物とルイス酸からなる開始剤系と、電子供与体成分の存 在下に、イソブチレンを主成分とする単量体成分を重合 する工程、(B)次いで反応系に芳香族ビニル化合物を 主成分とする単盤体成分を添加して重合する工程からな

る方法が挙げられる。この際、(A)の工程後に一旦ポ

リマーを単離精製してもよいし、単離せずに続けて

公知の方法、例えば、射出成形、押出成形、圧縮成形、 カレンダー成形等の方法で、任意の物品に成形できる。 【0054】本発明で得られた熱可塑性樹脂組成物は、 電気分野、自動車分野、光学機器、建材分野等で利用さ れ得るが、これらに限定されるものではない。

【0053】本発明で得られた熱可塑性樹脂組成物は、

(B) の工程を行ってもよい。

[0055]

る.

【0046】本発明で、α-メチルスチレン、p-メチ

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいてさらに詳し く説明するが、本発明は下記実施例に限定されるもので はなく、その要旨を変更しない範囲において、適宜変更 実施可能なものである.

【0056】なお、ポリマーの特性は以下に示す方法に 従って測定した。

ルスチレン、ビニルナフタレン誘導体、インデン誘導体 を使用する場合は、単独、あるいは他の芳香族ビニル化 合物を主成分とする単鼠体成分と混合して、重合系に添 加され得る。

【0057】(1)ポリマーの数平均分子量(Mn)お よび分子量分布(Mw/Mn)

【0047】また、本発明で使用するイソブチレン系プ

ゲルパーミエーションクロマトグラフィー (GPC) 法 により測定した。Waters社製510型GPCシス テムを用いて、クロロホルムを移動相とし、ポリマー濃 40 度2mg/mlでカラム温度35℃にて測定した。ポリ スチレンを標準試料として用いて、数平均分子量、分子 量分布を算出した。

ロック共重合体(a)中には、本発明の樹脂組成物の性 能を損なわない範囲で、他のカチオン重合性モノマーを 共重合してもよい。他のカチオン重合性モノマーとして 50 用い、23℃で測定した。

【0058】 (2) ポリマーのガラス転移温度 (Tg) Perkin-Elmer社製DSC-7を用いて、窒 秦気流下、昇温速度20℃/分の条件にて示差走査熱量 分折を行った。

【0059】 (3) ポリマーのアイゾット衝撃強度 ASTM D256-56に従い、Vノッチ付き試料を 【0060】(製造例1)塩素末端ポリイソプチレンの合成。

500mLのセパラブルフラスコの重合容器内を窒素でした後、注射器を用いて、nーへキサン(モレキュラーシーブスで乾燥したもの)120mL及び塩化メチレン(モレキュラーシーブスで乾燥したもの)80mL、pージクミルクロライド0.0876g(0.38mmol)を加えた。重合容器を一70℃のドライアインメタノールパス中につけて冷却した後、2ーメチルリジン0.036g(0.39mmol)を加えた。エインジン0.036g(0.39mmol)を加えた。エインジン0.036g(0.39mmol)を加えた。では、カールのようでは、カールを開発し、重合容器を一つが入っている三方コック付耐圧ガラス製液化に、重合容器がした。重合開始した。重合開始した。重合開始した。重合開始した。重合開始した。重合開始した。で変素によりでは、約10mLのメタノールを加えて反応を終了させた。

【0061】反応溶液から溶剤等を留去した後、ヘキサンに溶解し2回水洗を行った。さらにヘキサン溶液を多量のメタノールに加えて重合体を沈殿させ、得られた重合体を60℃で24時間真空乾燥することにより塩素末端ポリイソブチレンを得た。得られた重合体のMnは70,000、Mw/Mnは1.16であった。

【0062】 (製造例2) $\alpha-$ メチルスチレン-イソブ チレンブロック共重合体の合成。

【0063】反応溶液から溶剤等を留去した後、トルエンに溶解し2回水洗を行った。さらにトルエン溶液を多量のメタノールに加えて重合体を沈殿させ、得られた重合体を60℃で24時間真空乾燥することにより目的のブロック共重合体を得た。得られた重合体のMnは96、000、Mw/Mnは1.28であった。

【0064】(製造例3) インデン-イソプチレンプロック共重合体の合成。

500mLのセパラブルフラスコの重合容器内を窒素置換した後、製造例1に示す方法で製造した塩素末端ポリ 50

イソブチレン(23.6g)を加え、注射器を用いてトルエン120mL及びn-ヘキサン80mLを加えた。 重合容器を-70℃のドライアイス/メタノールパス中につけて冷却した後、2-メチルピリジン0.036g (0.39mmol)を加えた。続いて、あらかじめー 70℃に冷却しておいたインデンモノマー12.15g (104.6mmol)、トルエン12mLおよびn-ヘキサン8mLの混合溶液を重合容器内に添加した。さらに四塩化チタン1.50mL(13.7mmol)を加えて重合を開始した。四塩化チタンを添加してから10分後に、約10mLのメタノールを加えて反応を終了させた。製造例2と同様の処理の後、得られた重合体のMnは102,000、Mw/Mnは1.30であった。

【0065】(製造例4)インデンースチレンーイソブ チレンブロック共重合体の合成。____

インデンモノマーのかわりに、インデン(2.43g、20.9mmol)とスチレン(9.72g、93.3 mmol)の混合モノマーを用いた以外は、製造例3と同様に行った。

[0066] 製造例2と同様の処理の後、得られた重合体のMnは105,000、Mw/Mnが1.25であった。

【0067】(製造例5) インデン-スチレン-イソブ チレンプロック共重合体の合成。

インデンモノマーのかわりに、インデン(0.66g、5.7mmol)とスチレン(11.3g、108.5mmol)の混合モノマーを用いた以外は、製造例3と同様に行った。製造例2と同様の処理の後、得られた重30合体のMnは98.000、Mw/Mnが1.28であった。

【0068】(製造例6)スチレン-イソプチレンプロック共重合体の合成。

500mLのセパラブルフラスコの重合容器内を窒素置 換した後、注射器を用いて、n-ヘキサン(モレキュラ ーシープスで乾燥したもの)120mL及び塩化メチレ ン(モレキュラーシープスで乾燥したもの)80mL、 p-ジクミルクロライド) 0. 0876g (0. 38m mol) を加えた。重合容器を-70℃のドライアイス 40 /メタノールバス中につけて冷却した後、2-メチルピ リジン0.036g(0.39mmol)を加えた。次 にイソプチレンモノマー33.9mL(419.9mm o 1) が入っている三方コック付耐圧ガラス製液化採取 管にテフロン製の送液チューブを接続し、重合容器内に イソプチレンモノマーを窒素圧により送液した。さらに 四塩化チタン1. 50mL (13. 7mmol) を加え て重合を開始した。重合開始から1時間同じ温度で撹拌 を行った後、重合溶液からサンプリング用として重合溶 液約1mLを抜き取った。続いて、あらかじめ-70℃ に冷却しておいたスチレンモノマー12. 15g(11

1.3

6.7 mmo I)、nーヘキサン12 mLおよび塩化メ チレン8 mLの混合溶液を重合容器内に添加した。該混 合溶液を添加してから10分後に、約10 mLのメタノ ールを加えて反応を終了させた。

【0069】製造例2と同様の処理の後、スチレン添加前のイソプチレン重合体のMnが70,000、Mw/Mnは1.16であり、スチレン重合後のプロック共重合体のMnが101,000、Mw/Mnが1.23であった。

【0070】 (実施例1~4) 製造例2~5で得られた 10 重合体のTgを測定した。結果を表1に示す。

【0071】 (比較例1) 製造例6で得られた重合体の Tgを測定した。結果を表1に示す。以上から、実施例 で得られた重合体は優れた耐熱性を示すことがわかる。 【0072】

【表1】

実施例 ポリマー Tg (°C) 実施例1 製造例 2 168 実施例2 製造例3 209 実施例3 塑造例4 120 実施例4 製造例 5 107 比較例1 製造例 6 98

実施例5

ポリスチレン(数平均分子量100、000)と製造例2~5で得られた共重合体を、表2に示す割合で混合し、二軸押出機で押出混練し、ペレット化した。射出成形により試験片を作成し、アイソット衝撃強度を測定した。結果を表2に示す。なお、得られた試験片は均一であり、層状剥離等は観察されなかった。

[0073]比較例2

ポリスチレン単独の試験片を作成し、アイゾッド衝撃強度を測定した。結果を表2に示す。以上から、製造例2~5で得られた重合体を配合することによって、アイゾッド衝撃強度が向上することがわかる。

[0074]

【表2】

実施例	ポリスチレン	プロック体	アイソット衝撃強度
	(重量部)	(重量部)	kg-cm/cm
実施例5	(100)	製造例2(10)	3. 4
実施例5	(100)	製造例2(20)	4. 2
実施例5	(100)	製造例3(10)	3. 2
実施例5	(100)	製造例4(10)	3. 9
実施例5	(100)	製造例5(10)	3. 6
比較例2	(100)		1. 5

(実施例6~10および比較例3~7)表3に示した熱 30 可塑性樹脂と製造例4で得られたポリマーを、表3に示す割合で混合し、二軸押出機で押し出し混練し、ペレット化した。射出成形により試験片を作成し、アイゾット衝撃強度を測定した。結果を表3に示す。以上から、製

う 造例4で得られたポリマーを熱可塑性樹脂に配合することによって、アイゾット衝撃強度が向上することがわかる。

[0075]

【表 3】

実施例	熱可塑性樹脂 (重量部)	プロック体 (重量部)	アイソット 衝撃強度 kg·cm/cm
実施例6	mPPE(100)	製造例4(10)	35
比较例3	mPPE(100)		14
実施例7	PC(100)	製造例4(10)	73
比較例4	PC(100)		60
実施例8	PP(100)	製造例4(10)	14
比較例5	PP(100)		7
実施例9	PBT(100)	製造例4(10)	8
比較例6	PBT(100)		3
実施例10	Ny6(100)	製造例4(10)	7
比較例7	Ny6 (100)		6

mPPE:ポリ(2, 6ージメチルー1, 4ーフェニレン)エーテルと

ハイインパクトポリスチレンの50:50(重量比)の混合ポリマー

PC:2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンに基づくポリカーボネート

PP:ポリプロピレン

PBT:ポリプチレンテレフタレート

Ny6:ナイロンー6

16

[0076]

【発明の効果】本発明によれば、耐熱安定性、耐衝撃性

および相溶性に優れた熱可塑性樹脂組成物を得ることが可能である。 ...